

## 略語（本号で使った主な略語）

AI	Artificial Intelligence	人工知能
ASP	Application Service Provider	
BOD	Biochemical Oxygen Demand	生物学的酸素要求量
CNC	Computer Numerical Control	コンピュータ数値制御
COD	Chemical Oxygen Demand	化学的酸素要求量
DCS	Distributed Control System	分散型制御システム
ECA	Emission Control Area	指定海域
EGCS	Exhaust Gas Cleaning Systems	排ガス浄化システム
EMC	Electromagnetic Compatibility	電磁両立性
EV	Electric Vehicle	電気自動車
FIT	Feed-in Tariff	再生可能エネルギー固定価格買取制度
HMI	Human Machine Interface	
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor	
IIC	Industrial Internet Consortium	
IoT	Internet of Things	
MCA	Multi-Channel Analyzer	
MES	Manufacturing Execution System	製造実行システム
MMC	Motor Control Center	
OPC	OLE for Process Control	
PaaS	Platform as a Service	
PAH	Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	多環芳香族炭化水素
PCS	Power Conditioning System	パワーコンディショナ
PLC	Programmable Logic Controller	プログラマブルコントローラ
PM	Particulate Matter	浮遊粒子状物質
PWM	Pulse Width Modulation	パルス幅変調
SaaS	Software as a Service	
SS	Suspended Solid	浮遊物質
T-N	Total Nitrogen	全窒素濃度
USB	Universal Serial Bus	

## 商標（本号に記載した主な商標または登録商標）

Bluetooth	Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標
Ethernet	富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
Excel	Microsoft Corporation の商標または登録商標
MODBUS	Schneider Automation, Inc. の商標または登録商標
PROFIBUS	PROFIBUS User Organization の商標または登録商標
PROFIBUS-DP	PROFIBUS User Organization の商標または登録商標
PROFIdrive	PROFIBUS User Organization の商標または登録商標

その他の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標である。

訂正：富士電機技報 . 2017, vol.90, no.4, p.224, 2章の1行目と7行目, p.225, 3.3節の2行目.

(正)

X シリーズ PrimePACK™

(誤)

X シリーズ PriemPACK™



\*本誌に記載されている会社名および製品名は、それぞれの会社が所有する  
商標または登録商標である場合があります。